

重庆路桥股份有限公司

关于设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）” 暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”暨关联交易的议案》，根据公司董事会决议，公司与上海临芯投资管理有限公司、海南清源鑫投资合伙企业（有限合伙）签署了《嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司最终实缴投资金额为9,210万元。（详见公司临时公告2022-009《重庆路桥股份有限公司关于设立“嘉兴临澜股权投资合伙企业”暨关联交易的公告》）。

一、项目进展情况：

日前，公司接到合伙企业通知，称其已完成以每元注册资本17.6546元的价格受让上海临珺电子科技有限公司（以下简称“上海临珺”）持有的安徽长飞先进半导体有限公司（以下简称“安徽长飞”）4.2825%的股权。

2022年5月，上海临珺与长飞光纤光缆股份有限公司、武汉睿芯投资管理有限公司、武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）、

杭州大和热磁电子有限公司、上海申和投资有限公司、芜湖海沃硬科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业（有限合伙）及武汉光谷新技术产业投资有限公司签署《联合投资（受让）协议》，组成竞买联合体，参与了在安徽长江产权交易所公开挂牌的《芜湖太赫兹工程中心有限公司与芜湖启迪半导体有限公司合并重组整体交易方案》（根据评估报告显示[评估基准日2021年8月31日]，安徽长飞每元注册资本对应资产评估值为人民币17.6546元），上海临珺以每元注册资本17.6546元的价格获拍安徽长飞6.1858%的股权。上海临珺获拍后，以每元注册资本17.6546元的价格将其持有的安徽长飞4.2825%的股权转让给合伙企业。

安徽长飞主要从事以碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体产品的工艺研发和制造，主要业务包括碳化硅和氮化镓的外延、第三代半导体功率及射频等相关芯片制造、功率模块和功率单管封装测试等全产业链的研发生产及销售。

安徽长飞采购相关化合物半导体衬底，经过外延炉外延生长制成外延片，其后根据客户需求经过光刻、蚀刻等步骤制成功率及射频等相关芯片，再经过封装测试制成器件产品。该等第三代半导体器件产品主要用于新能源汽车、通信基站、光伏等相关领域。

二、对上市公司的影响：

此次公司通过设立合伙企业涉足半导体行业是公司在新的行业和领域的一种尝试，以期多元化经营，谋求新的发展机遇，分散公司过于集中于路桥收费建设项目的风险。

公司为该合伙企业的有限合伙人，占比98.9392%，公司按照金融资产相关准则，对此次投资合伙企业作为可供出售的金融资产核算，其公允价值变动计入当期损益，此次投资短期内不会对公司财务及经

营状况产生重大影响。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司

2022年6月11日